IICIE
国际集成电路创新博览会
INTERNATIONAL INTEGRATED CIRCUIT INNOVATION EXPO

2026年9月9-11日
深圳国际会展中心（宝安）

IICIE国际集成电路创新博览会

展会以"跨界融合 · 全链协同,共筑特色芯生态"为主题,呈现芯片及芯片设计、晶圆制造、封装测试、核心设备、关键材料及核心零部件的全链条生态布局。在这里,您既能与IDM、Fabless、Fab、OSAT等半导体核心领域企业深度对接,也能直面人工智能、消费电子、汽车、通信及计算、显示、光电、新能源等领域的广泛观众,一站式高效赋能下游关键领域。预计汇聚**1100余家**参展企业与**6万余名**专业观众,展览面积超**6万平方米**;

立足华南应用市场，汇聚芯片及芯片设计领军企业

华南作为我国电子信息产业核心腹地,芯片需求持续释放,市场潜力广阔。IICIE国际集成电路创新博览会,贯通全"芯"产业链;本次展会将集中展示**AI芯片、通信芯片、存储芯片、CPU芯片、传感器芯片、模拟芯片、数字芯片、电源管理及功率芯片、射频芯片、驱动芯片等**;

部分代表企业有紫光展锐、中兴微电子、北京君正、兆芯、国芯科技、紫光同创、武汉新芯、芯汉图、富瀚微、大普技术、进迭时空、海康存储、华微科技、华大九天、芯原股份、硅芯科技、匠芯创、国微芯、芯景铄、牛芯半导体、太矽电子、乘翎微电子、达昌智科、一微科技、砺芯半导体、乾芯科技、极海半导体、芯祥科技、宇凡微电子、中国汽车芯片产业创新战略联盟等;

*以上仅部分往届参与企业,排名不分先后

汽车电子x高性能算力x智能穿戴，聚焦AI+应用特色展区

现场还将打造**AI+应用特色展区,涵盖汽车电子、高性能算力、智能穿戴**等三大主题板块,汇聚**芯片、方案、终端**三类展商,打造全产业链对接及核心技术展示平台;邀请核心展商现场**拆解展品**,聚焦核心芯片及零部件,技术人员同步讲解;设立**沉浸式观众体验区,促进终端厂商与芯片、元器件厂商的深度沟通,解决上下游硬件关键环节的协同问题。**

AI+ 汽车电子

- 地平线
- 黑芝麻智能
- 比亚迪半导体
- 芯驰科技
- 瑞识科技
- CHIPWAYS
- 美新半导体
- 芯旺微电子
- 中微半导体
- 荣湃半导体
- 曦华科技
- 瑞能半导体
- 华大电子
- 纳芯微
- 泰科天润
- 新砾璞科技
- 速腾聚创
- 北京君正
- 江波龙
- 宏芯宇
- 博世
- 法雷奥
- 德赛西威
- 航盛电子
- 东软集团
- 文远知行
- 元戎启行

AI 高性能算力

- 安谋科技
- 芯源股份
- 海光信息
- 中科曙光
- 成都华微
- 清微智能
- 高云半导体
- 燧原科技
- 芯动科技
- 进迭时空
- 飞腾
- 翱捷科技
- 微容科技
- 兆芯
- 赛昉
- 阿里云
- 腾讯云
- 百度云
- 技嘉
- 并行科技
- 灵境云
- 九章云极

AI+ 智能穿戴

- 瑞芯微
- 云天励飞
- 炬芯
- 全志科技
- 晶丰明源
- 晶华微
- 恒玄科技
- 格科微
- 思特威
- 宇凡微
- 星宸科技
- 康盈半导体
- 普冉半导体
- 得瑞领新
- 涂鸦智能
- 爱情之音
- 致敬未知
- 阿法龙
- 福建东微

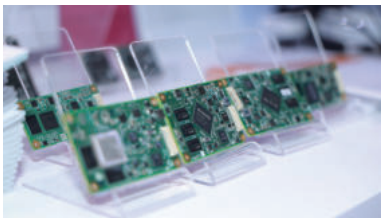
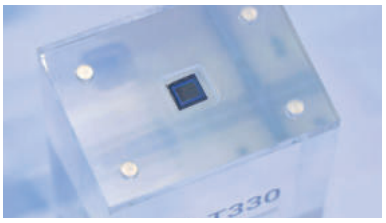




*以上仅部分拟邀企业,排名不分先后

RISC-V 生态 + 应用展示区

聚焦开源架构、软硬协同、全场景落地,集中呈现RISC-V从核心IP、高性能处理器、原生操作系统到AI、车载、工业、物联网、数据中心的完整生态链。将展示端云一体算力、车规级芯片、边缘AI终端、工业控制与智能硬件等前沿应用,见证RISC-V突破架构垄断、实现自主可控的产业跃迁,一站式体验开源芯片如何重塑计算未来。

即刻预定展位

扫码报名参观

三展深度协同

集成电路、光电子、电子生态，一站式高效对接

IICIE国际集成电路创新博览会将与**CIOE中国光博会**、**elexcon深圳国际电子展**同期同地举办，三展联动推动光电、集成电路、电子嵌入式等关键领域深度融合与协同发展，全面打通“芯片—器件—模块—方案—应用”全产业链生态闭环。

340,000 m²
展示面积

5,000+
参展企业

240,000+
专业观众

同期汇聚艾迈斯欧司朗、兆易创新、瑞识、威派视、睿熙科技、群发光芯、焜腾、光迅、海思、海信、芯思杰、奇芯、铌奥光电、长光华芯、通快、国科光芯、仕佳、鼎芯、剑桥、云岭、光森、纵慧芯光、优迅股份、明夷科技、工研拓芯、嘉纳海威、橙科微、米硅、LUXIC功芯科技、芯耘、精控集成、光梓、贝岭、赛思、傲科、中晟微、芯波微、帝奥微、领慧立芯等众多优质芯片企业联合参展；

多元应用领域观众

分销代理/方案商	友进科技、中电港、世平国际、联盛电子、云汉芯城、旭锦科技、深蕾科技、佳品通、沐曦股份、昂瑞微、尚格实业、锦荣科技、思诺信、富为电子、全芯科技、信和达、品芯科技、得技通、立尚电子、力源信息、雅创电子；
消费电子/娱乐	科大讯飞、OPPO、VIVO、华为终端、小米、中兴、小天才、长城、大疆创新、极飞科技、影目科技、商汤科技、联想集团、光粒科技、传音、安克创新、海信、TCL通迅；
AI眼镜	Rokid、影目科技、亮亮视野、雷鸟创新、XREAL、小米、亿境虚拟、闪极科技、蜂巢科技等；
汽车	比亚迪汽车、广汽集团、理想汽车、蔚来汽车、小米汽车、法雷奥、上汽通用、德赛西威、极氪汽车、现代摩比斯、吉利汽车、长安汽车、壁虎新能源、华泰汽车；
机器人	科沃斯、iRobot、石头科技、云鲸智能、追觅科技、优必选、达闼机器人、猎户星空、元鼎智能、安克创新；
智能装备	立讯精密、大族激光、大族数控、安川电机、中图仪器、麦格米特、越疆科技、捷佳伟、埃斯顿、固高科技、普渡科技、嘉腾仪器、德州仪器、欧姆龙自动化、德沃、宇电自动化、蓝思科技、华为机器；
医疗	迈瑞、开立、沈大内窥镜、澳华内镜、精微视达、万孚生物、奥极医疗、同普医疗、普利德、海创医疗；
计算与通信	华为、中兴通讯、阿里云、腾讯、百度、浪潮信息、中国移动、中国联通、中国电信、神州数码、移远通信、广和通、京东、字节跳动、美团、奥飞数据、拓邦股份；
新能源	华为数字能源、特变电工、欣旺达、比克动力电池、中广核集团、京东方光能科技、远东光伏、气状元节能、晶澳太阳能、中南节能、明珠电气、湖北华工能源、瑞达电源、鲲鹏云天新能源、美能光伏、华杰数字能源；
显示	TCL华星、三星、LG、天马微电子、维信诺、京东方、视源股份、惠科、利亚德、三安光电、傲雷集团、强力巨彩、光台实业、绎立锐光、上海显耀、上海视涯、睿显科技、宏禧科技；
科研院所/高校	中国科学院半导体研究所、中国科学院微电子研究所、中科院理化所、中国科学院深圳先进技术研究院、中国科学院金属研究所、中国赛宝实验室、香港微电子研发院、罗素先进光波科学中心、清大研究院、南方科技大学深港微电子学院、广东氢新能源研究院；

*以上仅部分参观企业名单，排名不分先后

展会同期主题论坛：

展会同期举办多场高规格国际峰会与专业论坛，汇聚海内外顶尖行业分析师、知名企业高管及权威专家代表，共话全球产业前沿趋势，进一步夯实展会国际影响力。

芯片及芯片应用

- 2026中国RISC-V生态大会
- 第三届AI赋能消费电子创新论坛
- 安芯筑防·智启新程 —— AI安防创新应用与产业融合大会
- 端侧AI芯势力：2026智能终端芯片生态峰会
- 智算之源：2026芯算力创新峰会
- 汽车芯片产业创新论坛
- 第二届边缘AI与智能控制技术行业论坛
- EDA与IP电子设计论坛

光+应用论坛

- 第八届“光”+智能汽车技术高峰论坛
- 2026智能家居发展趋势高峰论坛
- 视觉感知·智造未来— 具身智能机器人融合应用论坛
- 第七届中国AR技术应用高峰论坛
- 第七届AR/VR光学应用高峰论坛
- 全球微显示产业发展论坛
- 第四届AI安防与视觉技术创新发展论坛
- 2026智能传感与精密仪器高质量发展论坛
- 第41届“微言大义”研讨会：3D传感与成像技术及应用

非展期活动

- 2026工控芯片前沿技术沙龙暨企业参访
- AI赋能消费电子创新应用论坛
- 芯片在工控设备中的创新应用与供应链协同
- AI芯动力，赋能 AR/VR 新视界
- 精密运动控制在自动化产线中的应用研讨会
- 运动控制与机器人创新沙龙
- 人工智能与未来工业检测应用研讨会

高峰论坛

2026 IICIE国际集成电路创新博览会开幕式暨集成电路创新高峰论坛

首届集成电路产品与应用协同创新大会

IWAPS 国际先进光刻技术研讨会（收费）

特色峰会

首届中国集成电路创新投资大会

全球半导体分析师大会（收费）

半导体制造

先进材料创新发展大会 ——突破互连与散热极限-AI异质整合封装之关键材料

半导体制造核心设备与零部件发展论坛

先进封装与测试

先进封装与测试技术论坛

— 从CoWoS到CoPoS：共探AI时代先进封装技术演进与供应链布局

第二届光电合封CPO及异构集成技术研讨会

化合物半导体

化合赋能，引领未来：化合物半导体技术创新与功率电子新纪元

智能制造

机器视觉与智能制造创新论坛

2026具身智能产业大会——从算力到执行，构建具身智能系统

2026智能制造创新发展大会

智能工控赋能自动化创新论坛

绿色厂务

绿色厂务国际创新论坛







同期活动

第八届“复微杯”大学生电子设计大赛颁奖

首届中国大学生AI赋能创新创业大赛及颁奖

2026中国半导体材料创新发展大会

新技术新产品发布会

集成电路装备与零部件龙头企业联合研讨会（闭门）

集成电路设计龙头企业研讨会（闭门）

示范性微电子学院产学融合发展联盟理事会暨院长论坛（闭门）

集成电路投资龙头企业研讨会（闭门）

*以上为部分议题，实际以现场为准

链接全球资源，共筑产业生态

三展强强联动，重磅打造全球化高端买家矩阵，精准覆盖**美国、德国、英国、印度、印度尼西亚、马来西亚、日本、韩国、新加坡**等全球多个国家及地区专业观众。依托深耕多年的海外协会合作网络与国际化渠道资源，**联动海内外权威行业媒体与专业机构，实现全球高效发声与品牌破圈**，助力参展企业精准对接国际集成电路资源与优质买家。

部分已合作海外机构：

*以上仅部分代表企业，排名不分先后